

2008年第1四半期(1~3月)




ICウエファ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

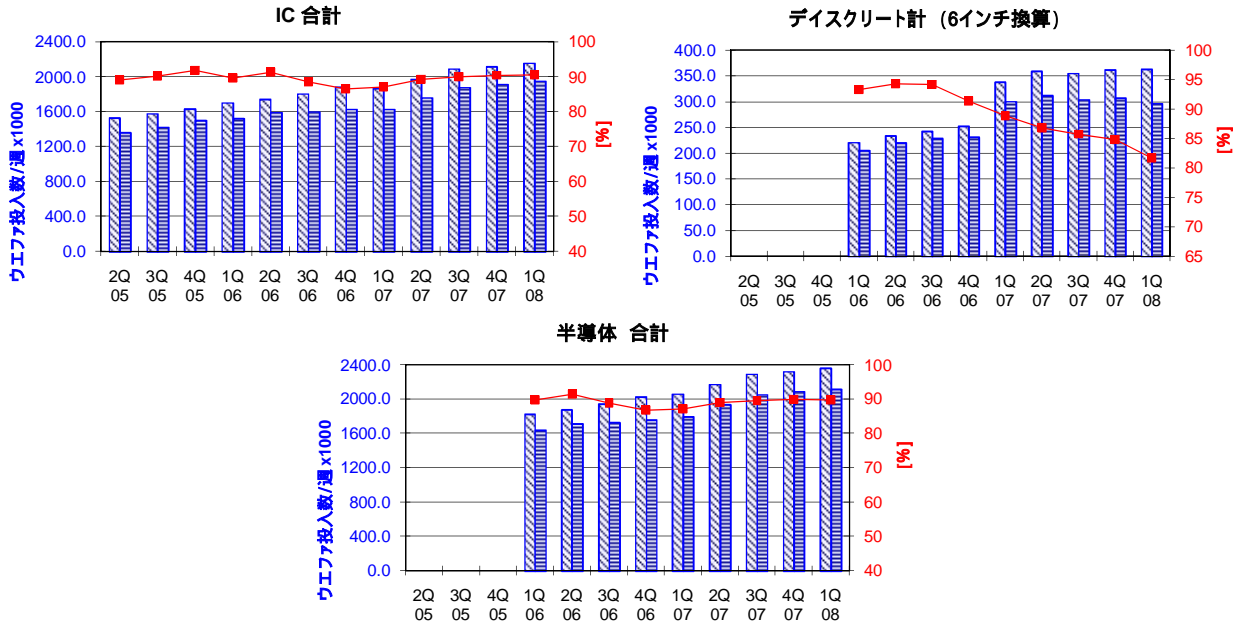
注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3=月単位平均値)。生産稼働率(%)=実投入数/生産能力。

注4) IC合計、半導体合計は8インチウエファ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、パイポーラは5インチウエハ換算で表現。IC計は、パイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力 (ウエファ投入数/週)
 実投入数 (ウエファ投入数/週)
 生産稼働率(%)



		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
IC 合計	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	1529.9	1580.1	1634.7	1702.8	1744.4	1808.0	1883.7	1871.9	1971.6	2092.7	2117.9	2154.8
		前期比伸長率(%)	1.4	3.3	3.5	4.2	2.4	3.6	4.2	-0.6	5.3	6.1	1.2	1.7
		前年同期比伸長率(%)	8.8	8.7	11.5	12.9	14.0	14.4	15.2	9.9	13.0	15.7	12.4	15.1
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	1362.5	1424.0	1500.4	1524.6	1591.2	1600.3	1628.3	1629.9	1760.2	1881.2	1914.5	1950.2
		前期比伸長率(%)	6.5	4.5	5.4	1.6	4.4	0.6	1.8	0.1	8.0	6.9	1.8	1.9
		前年同期比伸長率(%)	1.6	5.9	19.0	19.1	16.8	12.4	8.5	6.9	10.6	17.6	17.6	19.7
生産稼働率(%)	89.1	90.1	91.8	89.5	91.2	88.5	86.4	87.1	89.3	89.9	90.4	90.5		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
ディスクリート計 (6インチ換算)	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000				220.8	233.8	242.9	252.9	338.5	359.3	355.3	362.0	363.0
		前期比伸長率(%)					5.9	3.9	4.1	n.a.	6.1	-1.1	1.9	0.3
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.2
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000				206.0	220.4	228.8	231.0	300.6	311.8	304.6	307.1	296.4
		前期比伸長率(%)					7.0	3.8	1.0	n.a.	3.7	-2.3	0.8	-3.5
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.4
生産稼働率(%)					93.3	94.3	94.2	91.3	88.8	86.8	85.7	84.8	81.7	

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
半導体 合計	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000				1827.2	1876.1	1944.8	2026.1	2062.5	2173.9	2292.8	2321.7	2359.2
		前期比伸長率(%)					2.7	3.7	4.2	1.8	5.4	5.5	1.3	1.6
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.4
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000				1640.6	1715.3	1729.1	1758.4	1799.1	1935.8	2052.7	2087.4	2117.1
		前期比伸長率(%)					4.6	0.8	1.7	2.3	7.6	6.0	1.7	1.4
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.7
生産稼働率(%)					89.8	91.4	88.9	86.8	87.2	89.0	89.5	89.9	89.7	

These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.




ICウエファ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

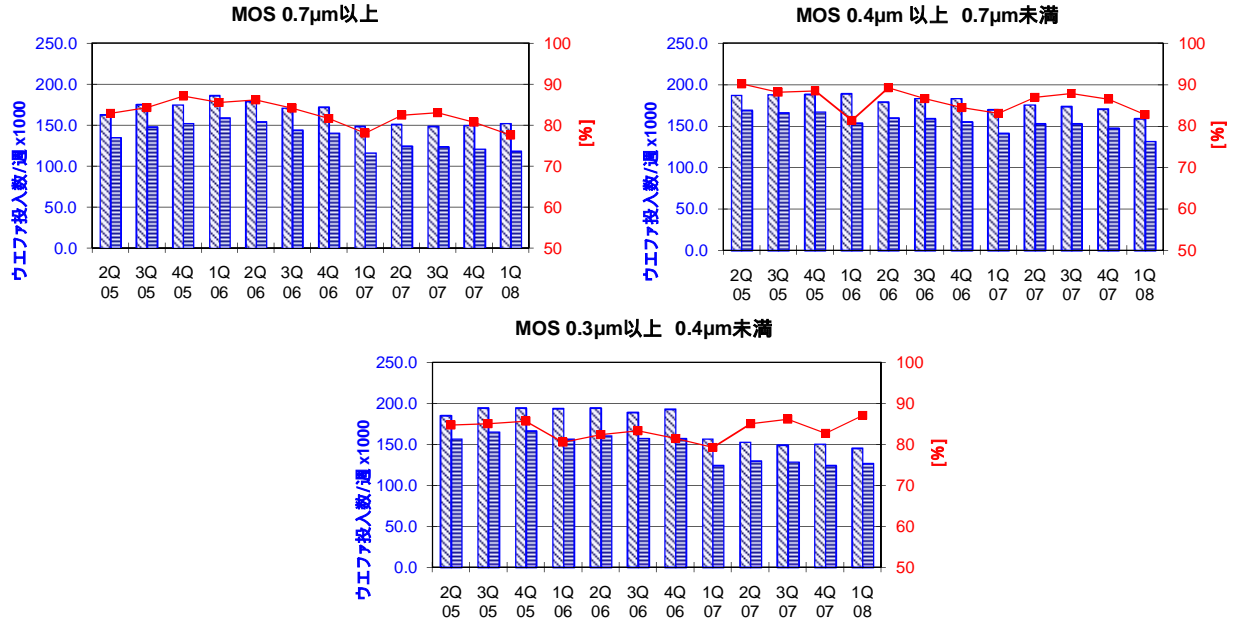
注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。

注4) IC合計、半導体合計は8インチウエファ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、パイポーラは5インチウエハ換算で表現。IC計は、パイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力
 実投入数
 生産稼働率(%)

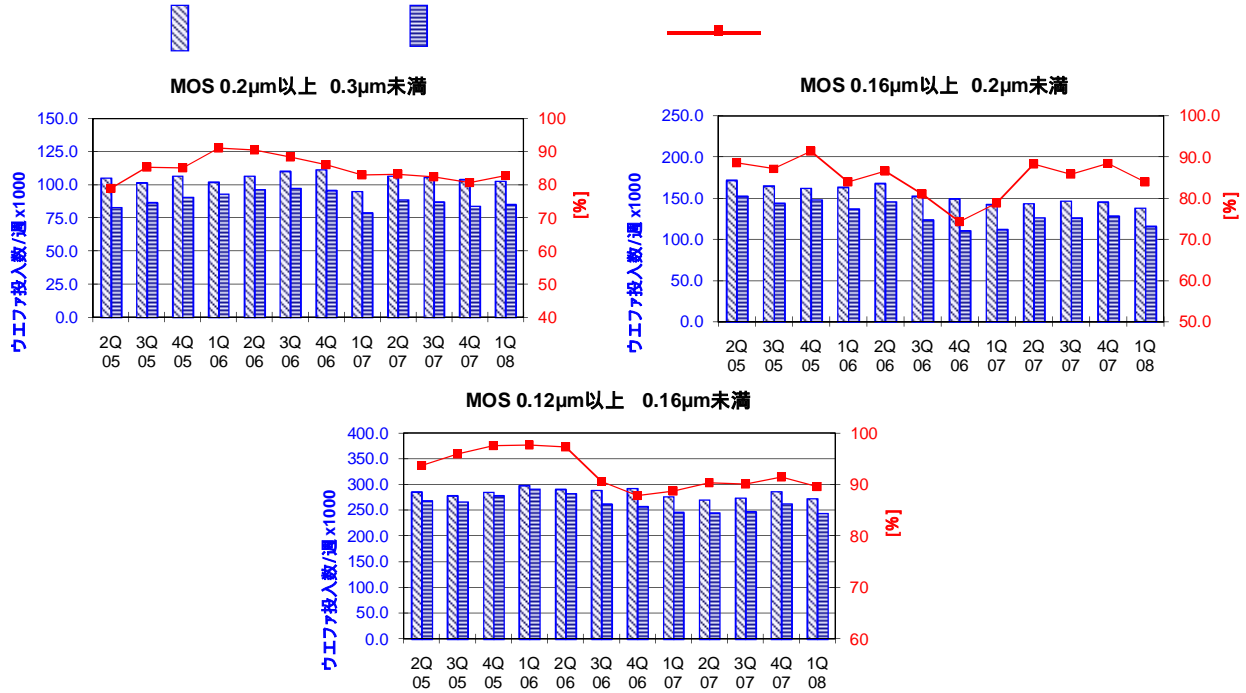


		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.7µm以上	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	162.9	175.4	174.9	185.9	179.0	170.9	171.8	148.8	151.2	148.9	149.8	152.2
		前期比伸長率(%)	-6.7	7.7	-0.3	6.3	-3.7	-4.5	0.5	-13.4	1.6	-1.5	0.6	1.6
		前年同期比伸長率(%)	-22.6	-15.7	-2.1	6.5	9.9	-2.6	-1.8	-20.0	-15.5	-12.9	-12.8	2.3
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	134.9	147.8	152.2	158.8	154.0	143.6	140.2	116.0	124.6	123.5	120.9	118.0
		前期比伸長率(%)	1.1	9.6	3.0	4.3	-3.0	-6.8	-2.4	-17.3	7.4	-0.9	-2.1	-2.4
		前年同期比伸長率(%)	-30.2	-22.0	10.5	19.0	14.2	-2.8	-7.9	-27.0	-19.1	-14.0	-13.8	1.7
生産稼働率	(%)	82.8	84.3	87.0	85.4	86.0	84.0	81.6	78.0	82.4	82.9	80.7	77.5	
MOS 0.4µm以上 0.7µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	187.2	188.2	188.7	189.0	179.0	183.5	183.3	170.0	175.5	173.8	170.9	158.8
		前期比伸長率(%)	-4.4	0.5	0.3	0.2	-5.3	2.5	-0.1	-7.3	3.2	-1.0	-1.7	-7.1
		前年同期比伸長率(%)	10.8	9.2	10.0	-3.5	-4.4	-2.5	-2.9	-10.1	-2.0	-5.3	-6.8	-6.6
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	168.7	165.9	166.8	153.8	159.7	158.8	154.9	141.2	152.4	152.7	147.6	131.5
		前期比伸長率(%)	4.6	-1.7	0.5	-7.8	3.8	-0.6	-2.5	-8.8	7.9	0.2	-3.3	-10.9
		前年同期比伸長率(%)	4.1	2.0	12.5	-4.6	-5.3	-4.3	-7.1	-8.2	-4.6	-3.8	-4.7	-6.9
生産稼働率	(%)	90.1	88.2	88.4	81.4	89.2	86.5	84.5	83.1	86.8	87.9	86.4	82.8	
MOS 0.3µm以上 0.4µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	185.4	194.8	194.7	194.3	194.8	189.2	193.2	156.7	152.7	149.5	150.5	145.7
		前期比伸長率(%)	-1.1	5.1	-0.1	-0.2	0.3	-2.9	2.1	-18.9	-2.6	-2.1	0.7	-3.2
		前年同期比伸長率(%)	-5.8	-3.0	-0.8	3.6	5.1	-2.9	-0.8	-19.4	-21.6	-21.0	-22.1	-7.0
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	157.0	165.6	166.6	156.4	160.5	157.7	157.2	124.2	129.7	128.7	124.5	126.8
		前期比伸長率(%)	3.1	5.5	0.6	-6.1	2.6	-1.7	-0.3	-21.0	4.4	-0.8	-3.3	1.8
		前年同期比伸長率(%)	-16.3	-11.4	1.8	2.7	2.2	-4.8	-5.6	-20.6	-19.2	-18.4	-20.8	2.1
生産稼働率	(%)	84.7	85.0	85.6	80.5	82.4	83.4	81.4	79.3	84.9	86.1	82.7	87.0	

These statistics are based on data supplied by merchant IC manufacturers who together represent the great majority of the world's IC production.

ICウエファ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
 注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
 注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。
 注4) IC合計、半導体合計は8インチウエファ換算で表現。 ディスクリットは6インチ換算、パイボラは5インチウエハ換算で表現。 IC計は、パイボラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリットを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。



		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.2µm以上 0.3µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	105.1	101.7	106.6	102.3	106.8	110.4	111.5	95.2	106.7	105.9	104.1	102.9
		前期比伸長率 (%)	-0.8	-3.2	4.8	-4.0	4.4	3.4	1.0	-14.6	12.1	-0.7	-1.7	-1.2
		前年同期比伸長率 (%)	-0.2	-4.1	2.1	-3.4	1.6	8.6	4.6	-6.9	-0.1	-4.1	-6.6	8.1
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	83.0	86.8	90.8	93.2	96.7	97.6	95.9	79.0	88.8	87.3	84.0	85.3
		前期比伸長率 (%)	7.2	4.6	4.6	2.6	3.8	0.9	-1.7	-17.6	12.4	-1.7	-3.8	1.5
		前年同期比伸長率 (%)	-17.4	-8.0	8.7	20.4	16.5	12.4	5.6	-15.2	-8.2	-10.6	-12.4	8.0
生産稼働率 (%)	79.0	85.3	85.2	91.1	90.5	88.4	86.0	83.0	83.2	82.4	80.7	82.9		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.16µm以上 0.2µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	172.2	165.2	162.5	163.6	168.4	152.9	149.2	142.5	143.4	147.0	145.3	138.4
		前期比伸長率 (%)	4.0	-4.1	-1.6	0.7	2.9	-9.2	-2.4	-4.5	0.6	2.5	-1.2	-4.7
		前年同期比伸長率 (%)	-8.0	-14.4	-21.5	-1.2	-2.2	-7.4	-8.2	-12.9	-14.8	-3.9	-2.6	-2.9
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	152.6	144.0	148.6	137.4	145.9	123.8	110.9	112.3	126.6	126.1	128.5	116.2
		前期比伸長率 (%)	13.1	-5.6	3.2	-7.5	6.2	-15.1	-10.4	1.3	12.7	-0.4	1.9	-9.6
		前年同期比伸長率 (%)	-12.7	-17.1	-14.9	1.9	-4.4	-14.0	-25.4	-18.3	-13.2	1.9	15.9	3.5
生産稼働率 (%)	88.6	87.2	91.4	84.0	86.6	81.0	74.3	78.8	88.3	85.8	88.4	84.0		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.12µm以上 0.16µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	286.0	277.9	284.6	297.8	290.4	288.8	292.9	276.7	270.4	274.0	286.7	272.4
		前期比伸長率 (%)	0.0	-2.8	2.4	4.6	-2.5	-0.6	1.4	-5.5	-2.3	1.3	4.6	-5.0
		前年同期比伸長率 (%)				4.2	1.5	3.9	2.9	-7.1	-6.9	-5.1	-2.1	-1.6
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	268.1	266.5	277.7	290.9	282.7	261.6	257.4	245.7	244.5	247.0	262.3	244.0
		前期比伸長率 (%)	1.1	-0.6	4.2	4.8	-2.8	-7.5	-1.6	-4.5	-0.5	1.0	6.2	-7.0
		前年同期比伸長率 (%)				9.7	5.4	-1.8	-7.3	-15.5	-13.5	-5.6	1.9	-0.7
生産稼働率 (%)	93.7	95.9	97.6	97.7	97.3	90.6	87.9	88.8	90.4	90.1	91.5	89.6		

These statistics are based on data supplied by merchant IC manufacturers who together represent the great majority of the world's IC production.




ICウエファ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

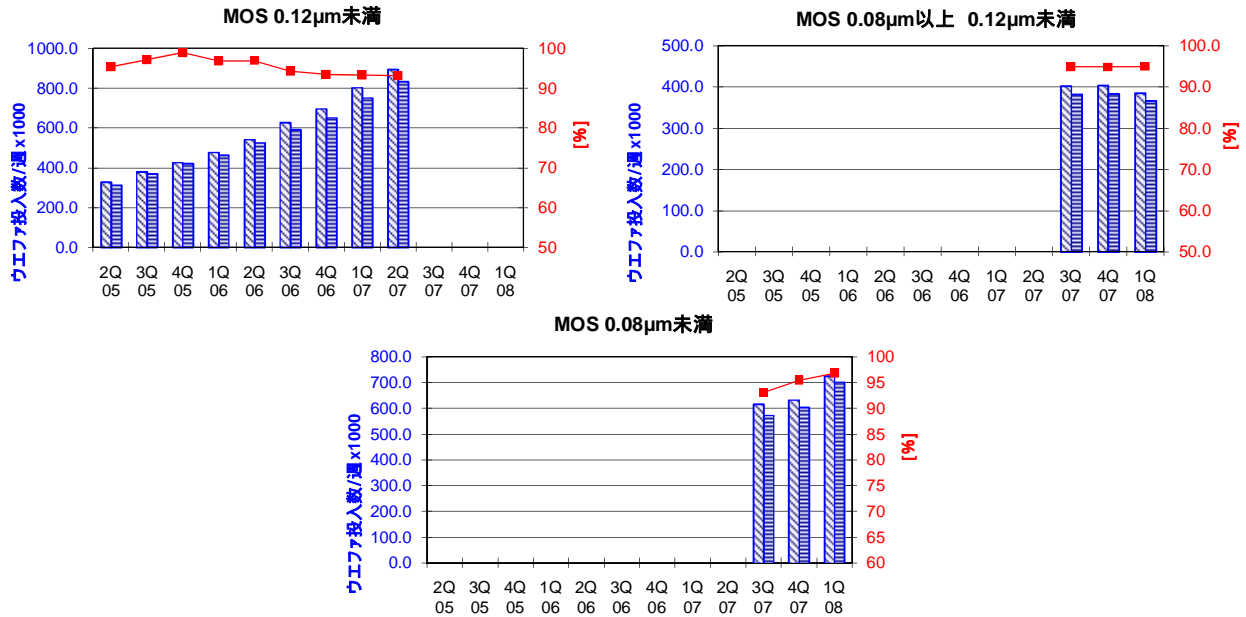
注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。

注4) IC合計、半導体合計は8インチウエファ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、パイポーラは5インチウエファ換算で表現。IC計は、パイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力
 実投入数
 生産稼働率(%)



		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08
MOS 0.12µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	328.8	379.7	426.2	478.1	542.0	627.6	697.9	804.5	895.5		
		前期比伸長率(%)	14.0	15.5	12.2	12.2	13.4	15.8	11.2	15.3	11.3		
		前年同期比伸長率(%)				65.2	64.8	65.3	63.7	68.3	65.2		
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	313.8	369.1	421.6	463.0	525.2	591.6	652.1	750.8	833.8		
		前期比伸長率(%)	13.2	17.6	14.2	9.8	13.4	12.6	10.2	15.1	11.1		
		前年同期比伸長率(%)				67.1	67.4	60.3	54.7	62.2	58.8		
生産稼働率	(%)	95.4	97.2	98.9	96.8	96.9	94.3	93.4	93.3	93.1			




		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.08µm以上 0.12µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000									403.1	404.1	385.8	
		前期比伸長率(%)									n.a.	0.2	-4.5	
		前年同期比伸長率(%)										n.a.	n.a.	n.a.
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000										382.6	383.4	366.4
		前期比伸長率(%)										n.a.	0.2	-4.4
		前年同期比伸長率(%)										n.a.	n.a.	n.a.
生産稼働率	(%)										94.9	94.9	95.0	

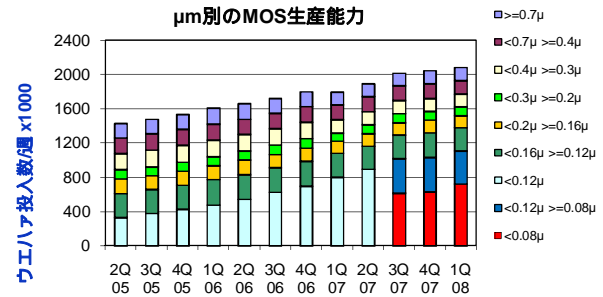
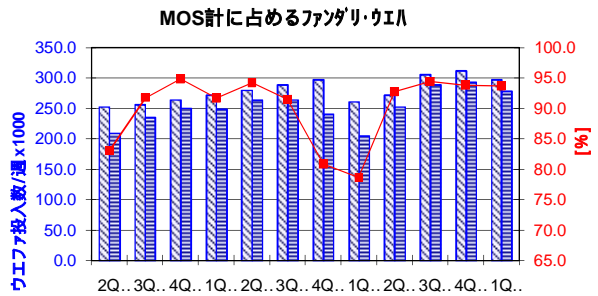
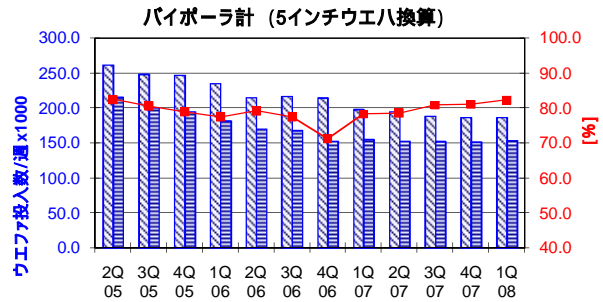
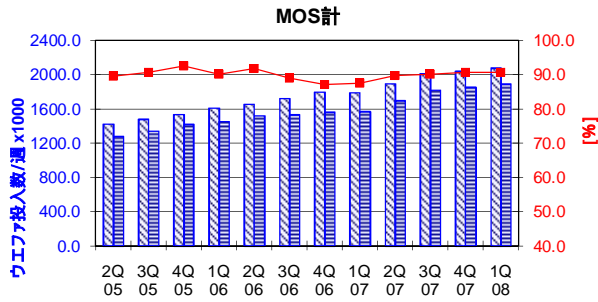
		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS 0.08µm未満	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000									616.9	633.4	725.5	
		前期比伸長率(%)									n.a.	2.7	14.5	
		前年同期比伸長率(%)										n.a.	n.a.	n.a.
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000										573.8	604.1	701.9
		前期比伸長率(%)										n.a.	5.3	16.2
		前年同期比伸長率(%)										n.a.	n.a.	n.a.
生産稼働率	(%)										93.0	95.4	96.7	

These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

ICウエファ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
 注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
 注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。
 注4) IC合計、半導体合計は8インチウエファ換算で表現。ディスクリットは6インチ換算、パイボラは5インチウエファ換算で表現。IC計は、パイボラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリットを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力
 実投入数
 生産稼働率(%)



		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS計	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	1427.6	1482.9	1538.2	1611.0	1660.4	1723.3	1799.8	1794.4	1895.4	2019.1	2044.8	2081.7
		前期比伸長率(%)	1.7	3.9	3.7	4.7	3.1	3.8	4.4	-0.3	5.6	6.5	1.3	1.8
		前年同期比伸長率(%)	10.1	10.2	12.8	14.8	16.3	16.2	17.0	11.4	14.2	17.2	13.6	16.0
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	1278.1	1345.7	1424.3	1453.5	1524.7	1534.7	1568.6	1569.2	1700.4	1821.7	1855.3	1890.1
		前期比伸長率(%)	6.4	5.3	5.8	2.1	4.9	0.7	2.2	0.0	8.4	7.1	1.8	1.9
		前年同期比伸長率(%)	3.0	7.7	20.8	21.0	19.3	14.0	10.1	8.0	11.5	18.7	18.3	20.4
生産稼働率(%)	89.5	90.7	92.6	90.2	91.8	89.1	87.2	87.4	89.7	90.2	90.7	90.8		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
パイボラ計 (5インチウエファ換算)	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	261.7	248.7	246.8	234.9	214.9	216.7	214.7	198.2	194.8	188.3	186.9	187.0
		前期比伸長率(%)	-2.0	-5.0	-0.8	-4.8	-8.5	0.8	-0.9	-7.7	-1.7	-3.3	-0.7	0.1
		前年同期比伸長率(%)	-5.9	-10.8	-6.3	-12.0	-17.9	-12.9	-13.0	-15.6	-9.4	-13.1	-12.9	-5.7
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	215.8	200.3	194.7	181.8	170.1	167.8	152.8	152.8	153.0	152.3	151.5	153.7
		前期比伸長率(%)	8.2	-7.2	-2.8	-6.6	-6.4	-1.4	-8.9	1.6	-1.4	-0.5	-0.5	1.5
		前年同期比伸長率(%)	-15.8	-18.1	-7.1	-8.8	-21.2	-16.2	-21.5	-14.6	-10.1	-9.2	-0.9	-1.0
生産稼働率(%)	82.5	80.5	78.9	77.4	79.2	77.4	71.2	78.3	78.5	80.9	81.1	82.2		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS計に占める ファンダリ・ウエハ	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	252.4	256.7	264.2	272.0	280.3	289.4	298.1	261.1	272.2	306.6	312.5	297.8
		前期比伸長率(%)	8.5	1.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.0	-12.4	4.3	12.6	1.9	-4.7
		前年同期比伸長率(%)	33.8	23.7	26.4	16.9	11.1	12.7	12.8	-4.0	-2.9	5.9	4.8	14.1
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	209.6	235.5	250.6	249.3	264.1	264.7	241.1	205.3	252.4	289.4	293.1	278.9
		前期比伸長率(%)	19.8	12.4	6.4	-0.5	5.9	0.2	-8.9	-14.8	22.9	14.7	1.3	-4.8
		前年同期比伸長率(%)	11.8	16.1	47.0	42.5	26.0	12.4	-3.8	-17.6	-4.4	9.3	21.6	35.8
生産稼働率(%)	83.0	91.7	94.9	91.7	94.2	91.5	80.9	78.6	92.7	94.4	93.8	93.7		

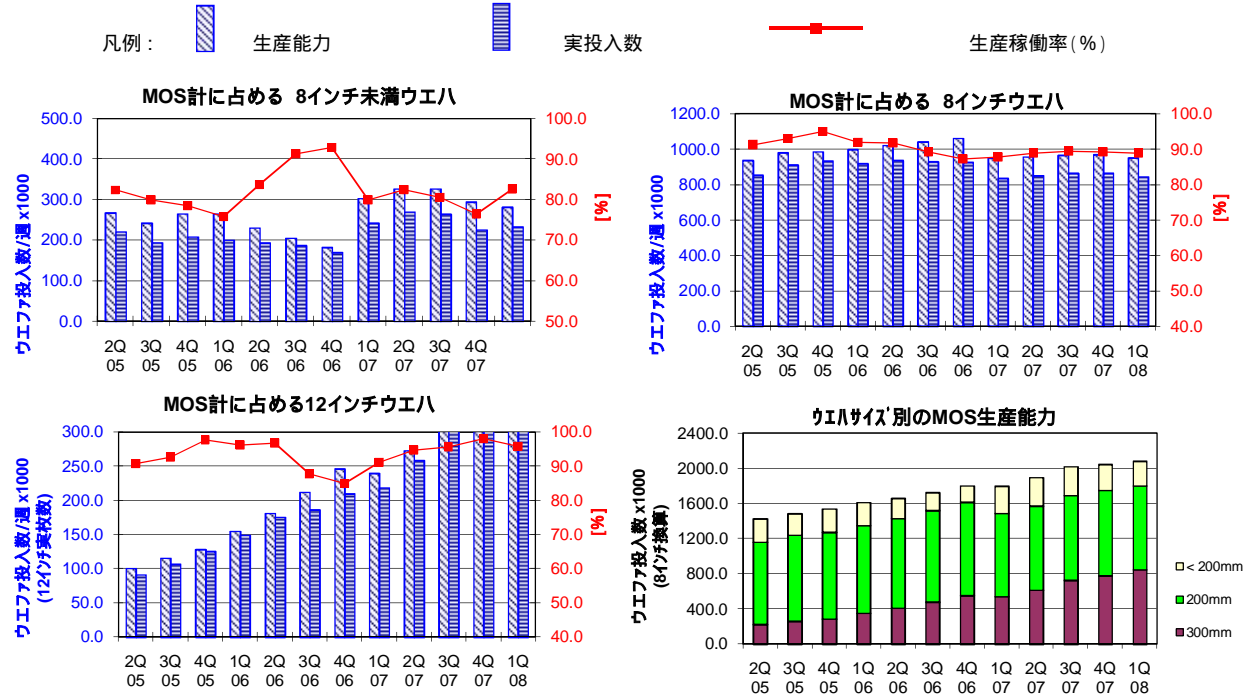
These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。

注4) 全てのMOSデータは8インチウエハ換算で表示。但し、「12インチ(300mm)実枚数」の数字は8インチ換算していない数字。



		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS計に占める 8インチ未満ウエハ	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	267.3	242.6	265.0	264.4	230.7	204.5	182.7	303.3	326.2	326.8	294.2	281.2
		前期比伸長率(%)	-7.0	-9.2	9.3	-0.2	-12.8	-11.3	-10.7	66.0	7.6	0.2	-10.0	-4.4
		前年同期比伸長率(%)	-19.3	-27.1	-13.0	-8.0	-13.7	-15.7	-31.1	14.7	41.4	59.8	61.0	-7.3
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	220.2	193.9	208.0	200.5	193.1	186.7	169.7	242.3	269.2	263.4	225.1	232.4
		前期比伸長率(%)	6.5	-11.9	7.3	-3.6	-3.7	-3.4	-9.1	42.7	11.1	-2.2	-14.5	3.3
		前年同期比伸長率(%)	-29.9	-38.6	-22.9	-3.0	-12.3	-3.7	-18.4	20.9	39.4	41.1	32.6	-4.1
生産稼働率(%)	82.4	79.9	78.5	75.8	83.7	91.3	92.9	79.9	82.5	80.6	76.5	82.7		

注) 「MOS計に占める8インチ未満ウエハ」は、03年4Qまでは「8インチ以外のMOSウエハ」という分類のデータで12インチウエハも含んでいた。

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS計に占める 8インチウエハ	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000	934.9	980.9	984.5	998.1	1021.6	1041.8	1062.7	951.1	955.4	966.2	968.7	951.6
		前期比伸長率(%)	2.4	4.9	0.4	1.4	2.4	2.0	2.0	-10.5	0.5	1.1	0.3	-1.8
		前年同期比伸長率(%)	9.9	11.8	10.0	9.3	9.3	6.2	7.9	-4.7	-6.5	-7.3	-8.8	0.1
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000	853.4	911.3	934.6	917.8	936.7	929.1	927.5	835.1	850.0	864.0	863.9	845.0
		前期比伸長率(%)	5.9	6.8	2.6	-1.8	2.1	-0.8	-0.2	-10.0	1.8	1.6	0.0	-2.2
		前年同期比伸長率(%)	4.6	11.6	22.0	13.9	9.8	2.0	-0.8	-9.0	-9.3	-7.0	-6.9	1.2
生産稼働率(%)	91.3	92.9	94.9	92.0	91.7	89.2	87.3	87.8	89.0	89.4	89.2	88.8		

		2Q 05	3Q 05	4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	
MOS計に占める 12インチウエハ	生産能力	ウエファ投入数/週 x 1000 (8インチ換算)	225.5	259.4	288.7	348.5	408.2	477.0	554.4	540.0	613.8	726.1	781.9	848.9
		ウエファ投入数/週 x 1000 (12インチ(300mm)実枚数)	100.2	115.3	128.3	154.9	181.4	212.0	246.4	240.0	272.8	322.7	347.5	377.3
		前期比伸長率(%)	10.7	15.1	11.3	20.7	17.1	16.9	16.2	-2.6	13.7	18.3	7.7	8.6
		前年同期比伸長率(%)	95.7	91.2	76.5	71.2	81.0	83.9	92.0	54.9	50.4	52.2	41.0	57.2
	実投入数	ウエファ投入数/週 x 1000 (8インチ換算)	204.5	240.5	281.7	335.3	394.9	419.0	471.4	491.9	581.2	694.4	766.4	812.7
		ウエファ投入数/週 x 1000 (12インチ(300mm)実枚数)	90.9	106.9	125.2	149.0	175.5	186.2	209.5	218.6	258.3	308.6	340.6	361.2
前期比伸長率(%)		8.2	17.6	17.1	19.0	17.8	6.1	12.5	4.3	18.2	19.5	10.4	6.0	
前年同期比伸長率(%)		85.5	105.2	97.2	77.4	93.1	74.2	67.3	46.7	47.2	65.7	62.6	65.2	
生産稼働率(%)	90.7	92.7	97.6	96.2	96.7	87.8	85.0	91.1	94.7	95.6	98.0	95.7		

These statistics are based on data supplied by merchant IC manufacturers who together represent the great majority of the world's IC production.